

**REF.: NOTIFICA RESOLUCIÓN  
ELECTRÓNICA (E) N° 507, DE 2024,  
RELATIVA AL PROYECTO "DISEÑO DE  
UNA MANGA EXOTÉRMICA CON UN  
MAYOR RENDIMIENTO METALÚRGICO  
UTILIZANDO HERRAMIENTAS  
EXPERIMENTALES Y NUMÉRICAS",  
CÓDIGO 24CVC-264992.**

---

Señor (a)  
**HÉCTOR ORLANDO VÁSQUEZ NAVARRETE**  
Representante  
FEXPA INDUSTRIAL S.A.  
[vvasquezb94@gmail.com](mailto:vvasquezb94@gmail.com)

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de notificar a usted la Resolución Electrónica (E) N° 507, de 2024, del Comité InnovaChile, que aprueba el convenio de subsidio celebrado el **28 de noviembre de 2024**, con **FEXPA INDUSTRIAL S.A.**, para la ejecución del proyecto denominado "**DISEÑO DE UNA MANGA EXOTÉRMICA CON UN MAYOR RENDIMIENTO METALÚRGICO UTILIZANDO HERRAMIENTAS EXPERIMENTALES Y NUMÉRICAS**" código **24CVC-264992**, cuya copia íntegra se anexa.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,

**Pedro Mena Marín**  
Director Jurídico  
CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA  
PRODUCCIÓN

Carta suscrita mediante firma electrónica avanzada por Pedro Mena Marín

Adj.: Resolución Electrónica(E) N°507, de 2024, de InnovaChile.

C.c.: - Comité InnovaChile.  
- Subgerencia Legal de Innovación y Capacidades Tecnológicas.